UPE | Intel® Produkte vergleichen

#####

,Intel® NUC 12 Pro Mini PC NUC12WSKi7

Hauptdaten

Produktsortiment,Intel® NUC Mini-PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation

Codename,Produkte mit früherer Bezeichnung Wall Street Canyon

Status,Launched

Einführungsdatum,Q3'22

Voraussichtliche Produkteinstellung,1H'25

Vorinstalliertes Betriebssystem,Windows 11 Pro*

Geeignete Betriebssysteme,Windows 11 Home* | Windows 11 Pro* | Windows 10 Home* | Windo

Boardnummer,NUC12WSBi70Z

Mainboard-Format,UCFF (4" x 4")

Socket,Soldered-down BGA

Formfaktor des internen Laufwerks,M.2 SSD

Anzahl unterstützter interner Laufwerke,2

Verlustleistung (TDP),35 W

Unterstützte Eingangsspannung (DC),12-20 VDC

Empfohlener Kundenpreis,\$929.00

Enthaltener Prozessor,Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache | up to 4.70 GHz)

Anzahl der Kerne,12

Anzahl der Threads,16

Lithographie,Intel 7

Max. Turbo-Taktfrequenz,4.70 GHz

Zusätzliche Informationen

Embedded-Modelle erhältlich,Nein

Arbeits- und Datenspeicher

Mitgelieferter Speicher,500GB Gen 4 NVMe SSD

Speicher enthalten,2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs

Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp),64 GB

Speichertypen,DDR4-3200 1.2V SODIMMs

Max. Anzahl der Speicherkanäle,2

Max. Anzahl von DIMMs,2

Unterstützung von ECC-Speicher ‡,Nein

Prozessorgrafik

Integrierte Grafik ‡,Ja

Videoausgang,2x HDMI 2.1 TMDS Compatible

Anzahl der unterstützten Bildschirme ‡,2

Erweiterungsoptionen

PCI-Express-V₁ Gen 3 (otherwise)

PCI-Express-Konfigurationen ‡,PCIe x4 Gen 4: M.2 22x80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22x42 (key B) PCI

M.2 Kartensteckplatz (Wireless),22x30 (E)

M.2 Kartenste 22x42 SATA (B)

I/O-Spezifikationen

Anzahl der USB-Ports,4

USB-Konfiguration,Front: 2x USB 3.2 Rear: 1x USB 3.2 | 1x USB 2.0 Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22x42

Serieller Port über interne Anschlussleiste,Nein

Audio (Anschlüsse auf der Rückseite + vordere Anschlüsse),Front panel: 3.5mm headphone/mic jack

Integriertes LAN,Intel® Ethernet Controller i225-V

Integriertes WLAN‡,Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)

Integrierte Bluetooth-Technik,Ja

Weitere Head Internal 2x2 power connector

Package-Spezifikationen

Gehäuseabmessungen,117 x 112 x 37 [mm] (LxWxH)

Innovative technische Funktionen

Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡,Nein

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡,Ja

Intel® ME Firmware Version,16

Intel® HD-Audio-Technik,Ja

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡,Ja

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT),Ja

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Intel® AES New Instructions,Ja

ws 10 IoT Enterprise* | Windows 10 Pro* | Red Hat Linux* | Ubuntu 20.04 LTS*